

2012年7月2日

報道各位

住友金属鉱山株式会社

当社事業部門の組織改正について

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 家守伸正）は、材料事業の強化を目的として2012年7月1日付で半導体材料事業部、機能性材料事業部およびエネルギー・触媒・建材事業部の三事業部を統合し、新たに「材料事業本部」を発足させました。

当社は、現在「2009年中期経営計画」（以下、「09中計」）の最終年度を迎えております。09中計において材料事業は、資源、製錬事業とともにコア事業の一つとして、環境・エネルギー分野の事業拡大と、成長戦略を描けない事業からの撤退等を進めるなど、成長分野へ経営資源を集中することを目標に掲げています。この間、二次電池正極材料や白色LED用サファイア基板への投資など成長が見込まれる事業へ積極的に経営資源を投入する一方で、ボンディングワイヤー、サブトラクティブ法COF等、中・長期的に展望を描けない事業・商品からの撤退を行ってまいりました。

しかしながら材料事業を取り巻く環境は、欧米経済の低迷や新興国経済の成長鈍化、価格競争の激化などにより、厳しい状況が継続するものと予想されます。

こうした中で当社は、三事業部を統合した材料事業本部を発足させ、経営資源の効率的な活用と迅速な意思決定を行い、材料事業の成長戦略をさらに推し進めてまいります。

（本件に関するお問い合わせ先）

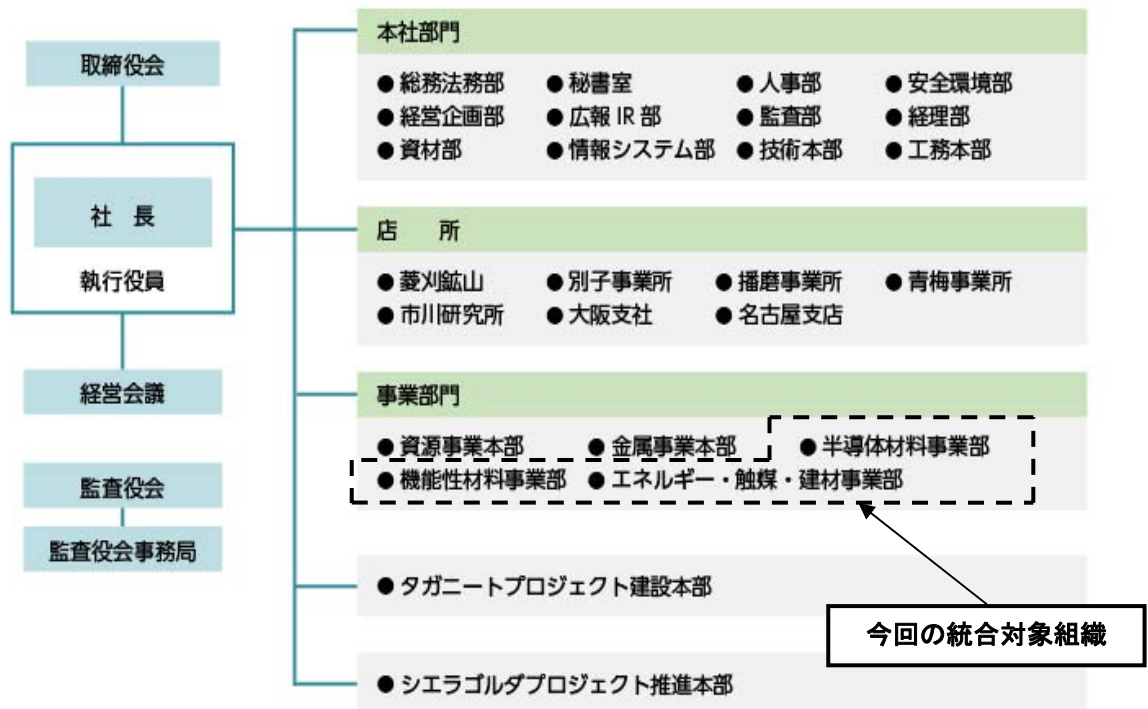
広報 IR 部 青野 祥紀

T E L : 03-3436-7705

F A X : 03-3434-2215

【ご参考】 今回の組織改正の対象範囲について

(2012年6月30日現在の組織図)



(2012年7月1日以降の組織図)

